

2004年1月22日

報道各位

住友金属鉱山株式会社

中国上海におけるボンディングワイヤー事業新会社設立について

住友金属鉱山株式会社（東京都港区 代表取締役社長：福島 孝一）は、急成長する中国の半導体組立産業の需要に対応するため、半導体組立用のボンディングワイヤーを製造・販売する新会社を上海市に設立することといたしました。

中国においては、半導体組立関連企業の進出が相次いでおり、特に上海を中心とした華東エリアが中国最大の市場となっております。当社はここに拠点を設立し、拡大する需要への対応を図ってまいります。

新会社はボンディングワイヤー事業の工場としては、既存の国内1拠点（大口電子株（鹿児島県大口市））および海外2拠点（Malaysian Electronics Materials SDN.BHD.（マレーシア）Taiwan Sumiko Materials Co.,Ltd.（台湾））に続く第4の拠点となります。当社グループのボンディングワイヤー事業は、これらの国内外ネットワークを最大限に活かすことにより、06年度の世界シェア30%めざして、ワールドワイドでのさらなる事業拡大を図ってまいります。

（ご参考：新会社の概要）

会社名：未定

建設地：上海市内の複数の工業区を比較検討中

会社設立：2004年4月予定

生産開始：2005年1月予定

資本金：2.1百万米ドル予定

株主：住友金属鉱山株式会社 100%

売上目標：2005年度10百万米ドル、2006年度36百万米ドル

人員：2004年度約30名

投資額：2004年度は約3百万米ドル、2006年度までに総額で約7百万米ドルを予定

（本件に関するお問い合わせ先）

電子事業本部事業室 担当課長 合田恵児

TEL：0428-32-1935

FAX：0428-31-1931

以上